

F5: Modeller för estimering av R,C och L i CMOS processer

- **Målsättning:**

- Ge en beskrivning av modeller som kan användas till att estimera resistans, kapacitans och induktanser som förekommer i CMOS processer. Detta är grunden för att kunna estimera prestandan för CMOS kretsar

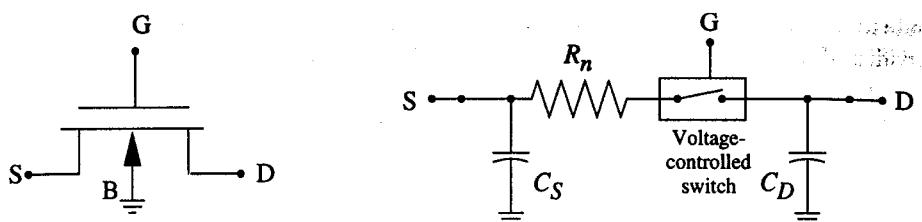
- **Innehåll:**

- Förenklad MOSFET modell
- Estimering av resistanser
- Estimering av kapacitanser
- Estimering av induktanser

1 (2 4)

RC-modell för MOSFET - motivation

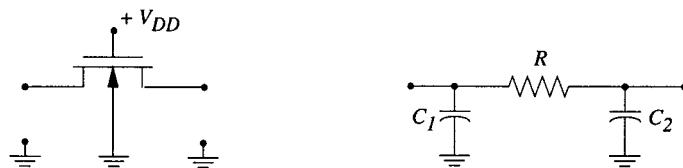
- Noggrann elektrisk karakterisering av en komponent kräver I-V relationerna samt parasitelement som kommer sig av komponentens fysiska struktur.
- En förenklad modell är nödvändig för att:
 - göra grova numeriska uppskattningar som är grund för konstruktion och analys
 - man ska förstå ett stort antal CMOS kretsar oberoende dess komplexitet
- Förenklad nMOS modell



2 (2 4)

RC-modell för MOSFET

- En RC-modell för MOSFET införs för att m.h.a RC-nät
 - ge insikt i prestanda karakteristik
 - ge konstruktionskriterier
 i nät med många transistorer
- Enkel RC-modell



- Definition av MOSFET resistans

$$R = \frac{1}{\beta(V_{DD} - V_T)} \quad [\Omega]$$

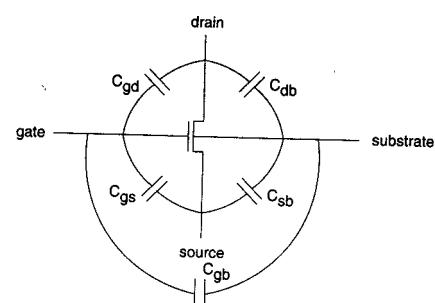
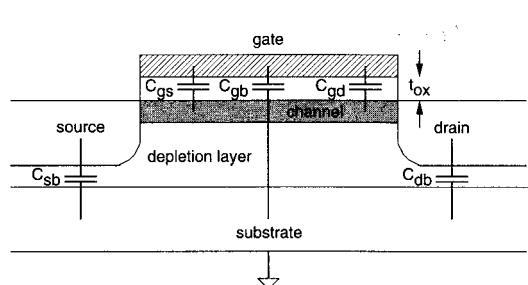
- Kvalitativ tolkning

$$R \propto \frac{1}{W} \quad \text{för ett givet L}$$

3 (24)

Kapacitanser i MOSFET (MOS-baserade)

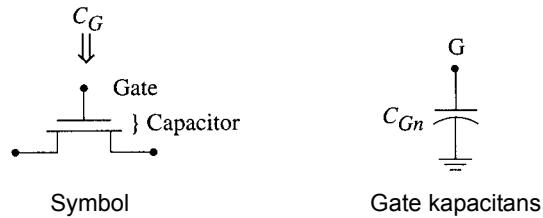
- Tre typer av kapacitanser finns associerade till MOSFET
 - Gate-to-channel kapacitanser (C_{gs} och C_{gd}): som är mellan gate och en diskret punkt placerad i *source* respektive *drain*
 - Gate-to-bulk kapacitanser (C_{gb}): som är mellan gate och *bulk* (substrat)
 - Source/drain-to-bulk kapacitanser: diffusionskapacitanser till bulk (substrat)



4 (24)

Kapacitanser i MOSFET (MOS-baserade)

- Modell för MOS kapacitansen



$$C_g = C_{gb} + C_{gs} + C_{gd}$$

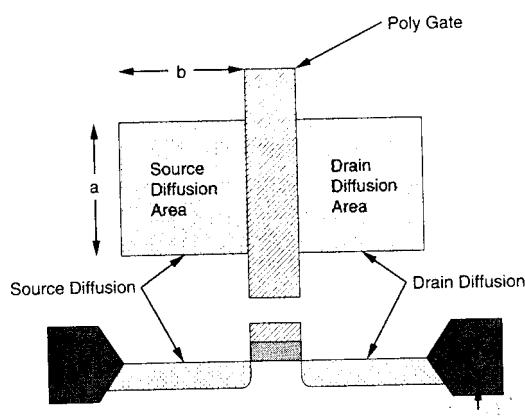
- Gate-kapacitansen varierar med spänningarna (V_{gs} och V_{ds}) som läggs på transistorn
- En god approximation som gäller över arbetsområden är:

$$C_g = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{SiO2}}{t_{ox}} \times W \cdot L$$

5 (24)

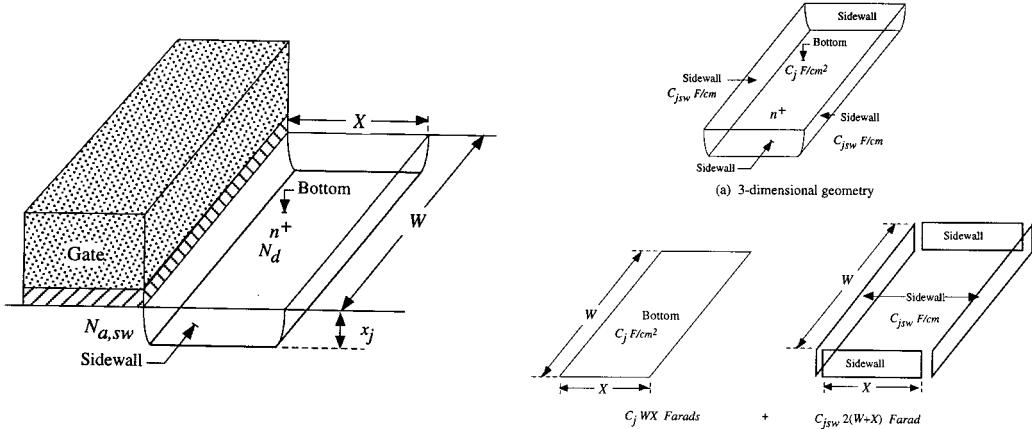
Kapacitanser i MOSFET (utarmnings-baserade)

- Source- och drain-terminalerna är n+ eller p+ diffusioner (dopade områden)
- Diffusionsområden har alltid en kapacitans i gränsnittet mot substratet (kallas utarmningskapacitans)



6 (24)

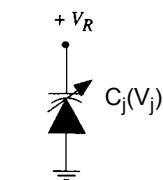
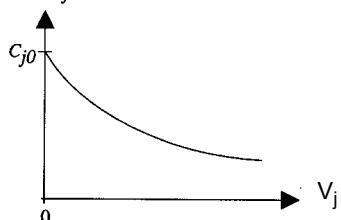
Kapacitanser i MOSFET (utarmnings-baserade)



7 (2 4)

Kapacitanser i MOSFET (utarmnings-baserade)

- Source/drain kapacitansen är summan av utarmningskapacitanserna i botten och sidväggarna hos den dopade regionen
- Utarmningskapacitansen är icke-linjär, beror på spänningen över den



$$C_j = C_{j0} \times \left(1 - \frac{V_j}{V_b}\right)^{-m}$$

V_j = junction voltage

C_{j0} = zero bias capacitance ($V_j = 0$)

V_b = built-in junction potential (approx. 0.6 V)

m = constant, depends on the the junction ($m = 0.3$ for graded and $m = 0.5$ for abrupt junction)

8 (2 4)

Kapacitanser i MOSFET (utarmnings-baserade)

- Beräkna source- och drain kapacitanser (C_s och C_d)

- **Bottenkapacitansen (zero-biased junction)**

$$C_{\text{bot}} = C_{j0} \cdot W \cdot X \quad (\text{bottenarean} = W \cdot X)$$

C_{j0} är kapacitans per areaenhet

- **Sidväggskapacitansen per längdenhet (zero-biased junction)**

$$C_{\text{jsw}} = C_{j0\text{sw}} \cdot x_j$$

$C_{j0\text{sw}}$ är sidväggskapacitansen per längdenhet, x_j är regionens djup

- **Sidväggskapacitans**

$$C_{\text{side}} = C_{\text{jsw}} \cdot P$$

$P = 2 \cdot (W + X)$, P = regionens omkrets (eng. perimeter)

- **Totala utarmningskapacitansen i source(/drain) region till bulken**

$$C_{\text{sb0}} = C_{\text{bot}} + C_{\text{side}} = C_{j0} \cdot W \cdot X + C_{\text{jsw}} \cdot 2 \cdot (W + X)$$

9 (24)

Kapacitanser i MOSFET (utarmnings-baserade)

- En digital signal varierar över ett stort spänningssområde

- typiskt 0 till V_{DD} (t.ex 5V eller 3.3V)

- **Totala utarmningskapacitansen i source(/drain) region till bulken vid 0V**

$$C_{\text{sb0}} = C_{\text{bot}} + C_{\text{side}} = C_{j0} \cdot W \cdot X + C_{\text{jsw}} \cdot 2 \cdot (W + X)$$

- **Spänningsberoendet uttycks som**

$$C_{\text{sb}} = \frac{C_{j0} \cdot W \cdot X}{\sqrt{1 + \frac{V_j}{V_b}}} + \frac{2 \cdot C_{\text{jsw}} \cdot (W + X)}{\sqrt{1 + \frac{V_j}{V_{bsw}}}}$$

- **Förenkla modelleringen genom att ta fram medelkapacitansen (C_{av}) inom hela intervallet V_1 till V_2 på formen $C_{av} = K_{1/2}(V_1, V_2) \cdot C_{j0} \cdot A + K_{1/3}(V_1, V_2) \cdot C_{\text{jsw}} \cdot P$**

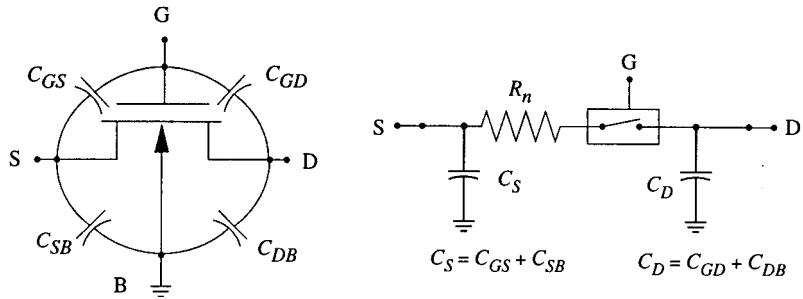
$$K_{1/2}(V_1, V_2) = \frac{2 \cdot V_j}{(V_2 - V_1)} \left[\sqrt{1 + \frac{V_2}{V_j}} - \sqrt{1 + \frac{V_1}{V_j}} \right]$$

$$K_{1/3}(V_1, V_2) = \frac{3 \cdot V_j}{2 \cdot (V_2 - V_1)} \left[\left(1 + \frac{V_2}{V_j} \right)^{2/3} - \left(1 + \frac{V_1}{V_j} \right)^{2/3} \right]$$

10 (24)

Förenklad linjär MOSFET modell

- Används för att göra estimering av prestanda i CMOS kretsar



11 (24)

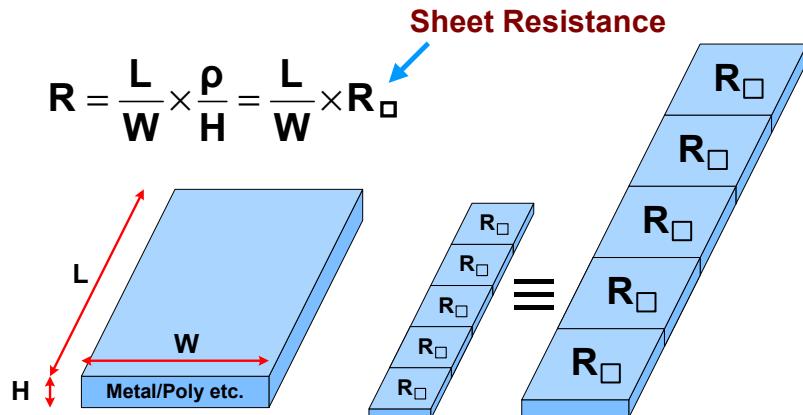
Estimering av resistanser

- Resistanser kan utgöras av
 - MOSFET kanalen
 - Ledningar i olika material
 - kontakter mellan material

12 (24)

Ledningsresistans

- Resistansen i ett homogent ledande material:



13 (24)

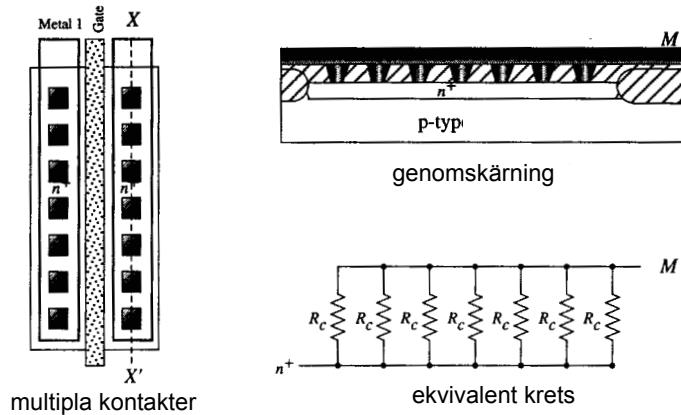
Ledningsresistans

Material	Sheet Resistance	
Diffusion	10	Ω/\square
n-well	1000	Ω/\square
Polysilicon	10	Ω/\square
Metal	0.1	Ω/\square

Typical values for a 1 micron process

14 (24)

Kontaktresistans



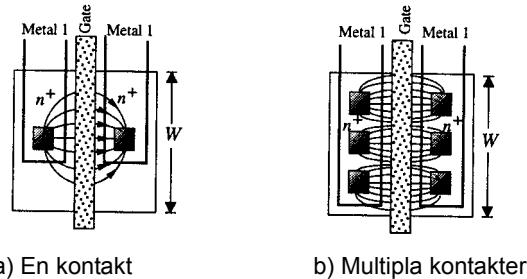
$$R_{c, \text{eff}} = \frac{R_c}{m}$$

$R_{c, \text{eff}}$ = effektiv kontaktresistans, R_c = en kontakts resistans, m = antal kontakter

15 (24)

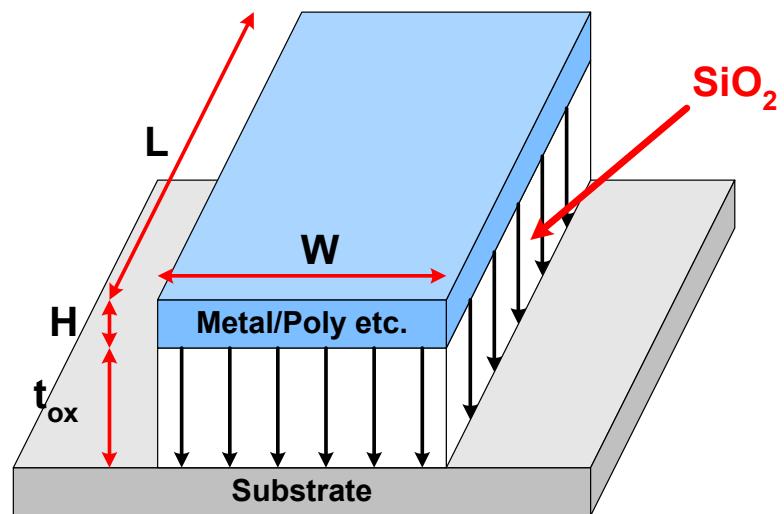
Effektiv kanalbredd

- I fallet a) blir den effektiva kanalbredden (W) mindre än om man använder flera kontakter som i b)



16 (24)

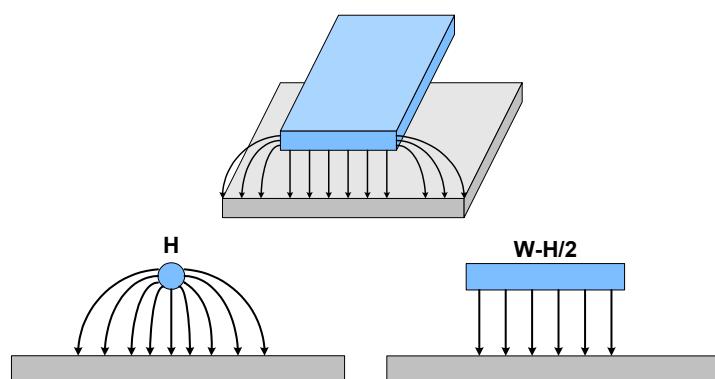
Ledningskapacitanser; Plattkondensator



$$c = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{SiO2}}{t_{ox}} \times w \quad \text{F/m}$$

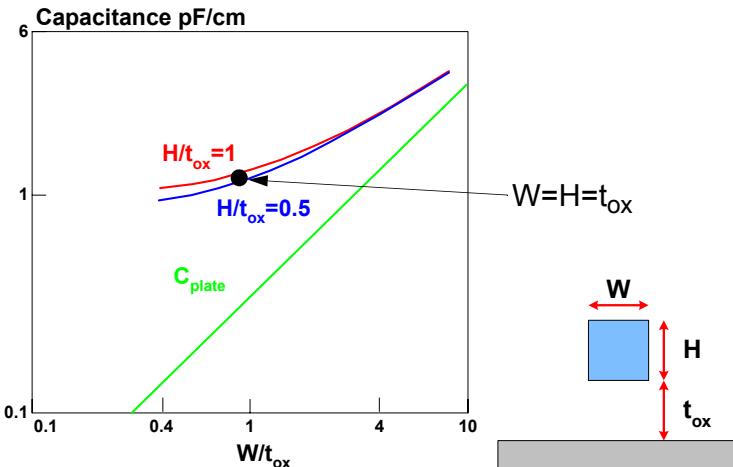
17 (24)

Ledningskapacitanser: "Fringing fields"



18 (24)

"Fringing fields" påverkan



För små värden på W/t_{ox} så domineras "fringing fields"

19 (24)

Estimering av kapacitanser i ledningar

- Kapacitanser i ledningar kan vara den begränsande faktorn i signalöverföring för hög hastighet
- Formulera uttryck för kapacitans per längdenhet
 - Betrakta ledaren som en plattkondensator

$$c = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{Si02}}{t_{ox}} \times w \quad \text{F/m}$$

- Inkludera elektriska fälten vid kanterna (fringing fields) med empirisk modell

$$c = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{Si02} \left[1,15 \left(\frac{w}{t_{ox}} \right) + 2,8 \left(\frac{h}{t_{ox}} \right)^{0,222} \right] \quad \text{F/m}$$

Den första termen motsvarar plattkondensatorns bidrag och den andra termen tar hänsyn till fringing fields.

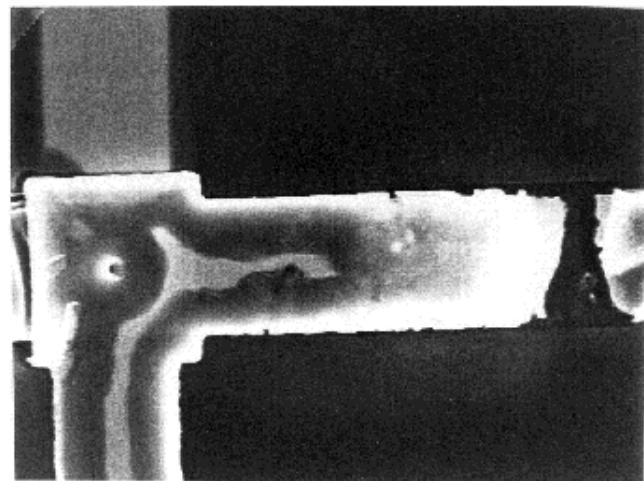
Den totala ledningskapacitansen

$$C_{line} = c' \times d$$

där d är ledningens längd [m]

20 (24)

Elektromigration

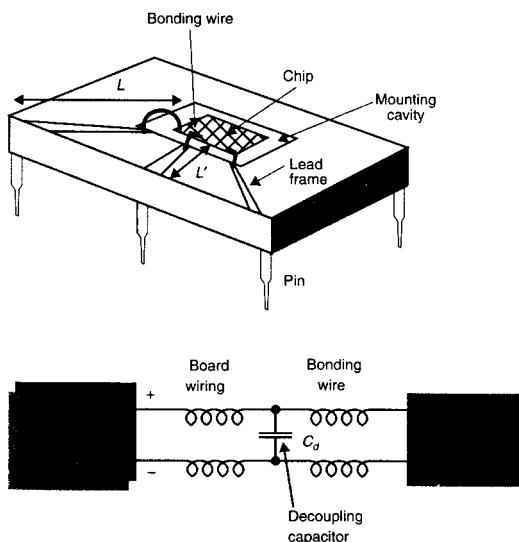


$$I_{DC,max} \approx 1 \text{ mA}/\mu\text{m}$$

21 (24)

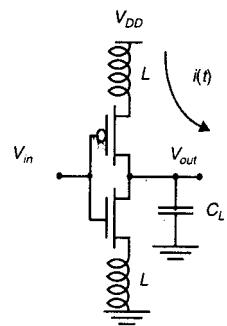
Estimering av induktanser

- Induktanser finns i ledningar från chip till kapsel (bonding wires) samt i kapselns pinnar

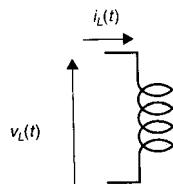


22 (24)

Induktiv koppling mellan extern och intern matning



- Spänningsfall över induktans



23 (24)

Typiska kapacitans och induktans i kapslar

Package Type	Capacitance (pF)	Inductance (nH)
68-pin plastic DIP	4	35
68-pin ceramic DIP	7	20
256-pin grid array	1–5	2–15
Wire bond	0.5–1	1–2
Solder bump	0.1–0.5	0.01–0.1

24 (24)